## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2000-332342

(43)Date of publication of application: 30.11.2000

(51) Int.Cl.

H01S 5/028

G02B 5/08

G02B 5/26

G02B 5/28

(21)Application number: 11-209020 (71)Applicant: FUJITSU LTD

(22) Date of filing: 23.07.1999 (72) Inventor:

SHOJI HAJIME

YONEDA MASAHIRO

SODA HARUHISA

(30)Priority

Priority

11070346

Priority 1

16.03.1999

Priority

JР

number: date: country:

(54) FORMATION OF REFLECTIVE FILM, LASER AND OPTICAL DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To evaluate the characteristics of a semiconductor laser under conditions close to actual working environment by determining the film thickness of a third layer to satisfy a specified formula and forming a third layer having thus determined film thickness on the surface of the uppermost second layer.

SOLUTION: First layers having refractive index n1 and second layers having refractive index n2 are formed alternately by k sets (k is a positive integer) on the surface of the reflective plane of an optical medium. Thickness d3 of a third layer having refractive index n3 is determined to satisfy a relation d3=d+(?/2n1)×N3 (N3 is 0 or a positive integer) assuming the film thickness of

$$\cos^{2} \Delta = \frac{\frac{n_{1}^{2}}{ns_{1}ns_{2}}n_{1}^{2}\alpha^{4} - n_{0}^{2}}{\left(1 + \frac{n_{1}^{2}}{ns_{1}ns_{2}}\right)\left(n_{1}^{2}\alpha^{4} - n_{0}^{2}\right)}$$

$$\Delta = \frac{2\pi n_{\rm t} d_{\rm t}}{\lambda}$$

$$a = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^k$$

integer), assuming the film thickness of the first layer is  $(?4+(?/2)\times N1/n1)$  (N1 is 0 or a positive integer) and the thickness of the second layer is  $(?4+(?/2)\times N2/n2)$  (N2 is 0 or a positive integer). The third layer is formed on the surface of an uppermost second layer.

THE MEEDILLE (CETS)

.

# (12) 公開特許公報 (A)

(11) 公開番号 特開 2000-332342 (P2000-332342A)

## (43) 公開日 平成 12 年 11 月 30 日 (2000.11.30)

| (51) Int.Cl. <sup>7</sup> |           |                                | FΙ       |      |       |     | テーマコ  | ード | (参考)     |
|---------------------------|-----------|--------------------------------|----------|------|-------|-----|-------|----|----------|
| H01S                      | 5/028     |                                | H01S     | 3/18 | 618   |     | 2H042 |    |          |
| G02B                      | 5/08      |                                | G02B     | 5/08 | ;     | Α   | 2H048 |    |          |
|                           | /26       |                                |          | /26  | ;     |     | 5F073 |    |          |
|                           | /28       |                                |          | /28  | 1     |     |       |    |          |
|                           |           |                                |          |      |       |     |       |    |          |
|                           |           |                                | 審正       | 注請求  | 未請求   | 請求  | 項の数 1 | OL | (全 11 頁) |
| (01) (11)                 | 55.5Z. CJ | ###\$TE 11 000000 (D11 000000) | (71) (1) | = 1  | 00000 | 222 |       |    |          |

| (21) 出願番号  | 特願平 11·209020(P11·209020) | (71) 出願人 | 000005223           |
|------------|---------------------------|----------|---------------------|
| (22) 出願日   | 平成11年7月23日 (1999.07.23)   |          | 富士通株式会社             |
| (31) 優先権番号 | 特願平 11-070346(P11-070346) | (72) 発明者 | 小路 元                |
| (32) 優先日   | 平成11年3月16日 (1999.03.16)   |          | 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 |
| (33) 主張国   | 日本 (JP)                   |          | 1号 富士通株式会社内         |
|            |                           | (72) 発明者 | 米田 昌博               |
|            |                           |          | 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 |
|            |                           |          | 1号 富士通株式会社内         |
|            |                           | (72) 発明者 | 雙田 晴久               |
| •          |                           |          | 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 |
|            |                           |          | 1号 富士通株式会社内         |
|            |                           | (75) 代理人 | 100091340           |
|            |                           |          | 弁理士 髙橋 敬四郎          |
|            |                           |          |                     |

(54) 発明の名称 反射膜の製造方法、レーザ装置、及び光学装置

## (57) 要約

【課題】 実際の使用環境に近い条件で半導体レーザ装置の特性評価を行うことが可能な反射膜の製造方法を提供する【解決手段】屈折率 $n_0$ の光学媒質を準備する。反射すべき光の波長  $\lambda$  を決定する。基準屈折率 $n_{51}$  と  $n_{52}$  とを決定する。光学媒質の反射面の表面上に、屈折率 $n_{1}$  の第 1 の層と屈折率 $n_{2}$  の第 2 の層とを交互に k 組成膜する。第 1 の層の膜厚は、 $\lambda$  / 4 + ( $\lambda$  / 2) ×  $N_{1}$ ) /  $n_{1}$  ( $N_{1}$  は 0 または正の整数)であり、第 2 の層の膜厚は、( $\lambda$  / 4 + ( $\lambda$  / 2) ×  $N_{2}$ ) /  $n_{2}$  となる。屈折率 $n_{1}$ の第 3 の層の膜厚を  $d_{3}$  としたとき、  $d_{3}$  = d + ( $\lambda$  / 2  $n_{1}$ ) ×  $N_{3}$  及び【数 1 】

を満足するように第3の層の膜厚d <SUB>3</SUB> を決定する。 <I000002>

$$\cos^2 \Delta = \frac{\frac{R_1^2}{R k_1^2 R k_2} q_1^2 \alpha^4 - R_1^2}{\left(1 + \frac{R_1^2}{R k_2 R k_2}\right) \left(q_1^2 \alpha^4 - R_1^2\right)}$$

(1)

## 【特許請求の範囲】

#### 【請求項1】

反射面を有する屈折率noの光学媒質を準備する工程 と、反射すべき光の波長λを決定する工程と、相互に異 なる2つの基準屈折率n s1とn s2とを決定する工程と、 前記光学媒質の反射面の表面上に、屈折率n1の第1の 層と屈折率n2の第2の層とを交互にk組(kは正の整 数)成膜する工程であって、該第1の層の膜厚が、【数 1]  $(\lambda/4 + (\lambda/2) \times N_1) / n_1 (N_1 t_0)$  the statement of the statement o 正の整数)

となり、該第2の層の膜厚が、【数2】  $(\lambda/4+(\lambda$ /2) × N<sub>2</sub>) / n<sub>2</sub> (N<sub>2</sub>は0または正の整数)

となるように成膜する工程と、屈折率 n1 の第3の層 の膜厚を $d_3$ としたとき、【数3】 $d_3=d+(\lambda/2n_1)$ ×N<sub>3</sub> (N<sub>3</sub>は0または正の整数)

及び【数4】

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は、反射膜の製造方法、反射膜、及び反射膜を 用いたレーザ装置、光学装置に関する。

[0002]

## 【従来の技術】

反射すべき光の波長の1/4の光学膜厚を有する2 種類以上の薄膜を積層した多層膜構造の反射膜が知ら れている。この多層膜構造の反射膜を、レーザダイオー ドの光共振器の端面に形成することにより、低しきい値 化、高出力化等を図ることができる。

[0003]

## 【発明が解決しようとする課題】

一対の共振器端面を有する半導体レーザ装置のレー ザ特性の指標となる基本的なパラメータとして、しきい 値利得、外部微分量子効率、前後比、及びスロープ効率 が挙げられる。しきい値利得gыは、【0004】

#### 【数40】

 $g_{th} = \alpha_i + (1/L) l n (1/(R_f R_r)^{1/2})$ 

と定義される。ここで、αιは、光共振器内の内部損失、 Lは共振器長、 $R_f$ 及び $R_r$ は、それぞれ前端面及び後端 面の反射率である。

[0005]

外部微分量子効率 naは、【0006】

 $\eta_d = \eta_i \times \ln (1/R) / (\alpha_i L + \ln (1/R))$ と定義される。ここで、ηιは、内部量子効率であり、  $R = R_f = R_r$  と仮定した。

[0007]

前後比 r は、【0008】

【数42】

 $r = ((1-R_f) / (1-R_r)) \times (R_r/R_f)$  1/2 と定 50

(2)

義される。スロープ効率Saは、【0009】 【数43】

 $S_d=1.24 \times \eta_d/\lambda$ と定義される。ここで、 $\lambda$ は、 発振波長である。

#### [0010]

上記定義式から分かるように、反射率Rf及びRrが低 下すると、外部微分量子効率ηα及びスロープ効率Sαは 向上するが、しきい値利得 g u が増加する。すなわち、 しきい値電流が増加してしまう。特に、高温動作環境に 10 おいては、しきい値電流の増加により光出力特性が損な われる場合がある。

#### [0011]

通常、レーザダイオードの特性評価は、大気もしくは 不活性ガス雰囲気中で行われる。ところが、実際の動作 時には、レーザダイオードを実装基板上に実装した後、 樹脂等で被覆する。光共振器の反射端面を樹脂で被覆す ると、反射率が低下し、しきい値利得gμ が増加してし まう。このため、実際の使用環境下における光出力特性 を評価することが困難である。

#### [0012]

本発明の目的は、実際の使用環境に近い条件で半導体 レーザ装置の特性評価を行うことが可能な反射膜、その 製造方法、及び半導体レーザ装置を提供することである。 [0013]

## 【課題を解決するための手段】

本発明の一観点によると、反射面を有する屈折率no の光学媒質を準備する工程と、反射すべき光の波長んを 決定する工程と、相互に異なる2つの基準屈折率nsュ とns<sub>2</sub>とを決定する工程と、前記光学媒質の反射面の 30 表面上に、屈折率n1の第1の層と屈折率n2の第2の層 とを交互に k組 (kは正の整数) 成膜する工程であって、 該第1の層の膜厚が、【0014】

#### 【数44】

 $(\lambda/4+(\lambda/2)\times N_1)/n_1$  ( $N_1$ は0または正

となり、該第2の層の膜厚が、【0015】

#### 【数45】

 $(\lambda/4+(\lambda/2)\times N_2)/n_2$  (N2は0または正

となるように成膜する工程と、屈折率 $n_1$ の第3の層 の膜厚をd3としたとき、【0016】

#### 【数46】

 $d_3$ =  $d+(\lambda/2 n_1) \times N_3 (N_3 は 0 または正の整$ 

及び【0017】

【数47】

$$\cos^2 \Delta = \frac{\frac{n_1^2}{n s_1 n s_2} n_1^2 a^4 - n_0^2}{\left(1 + \frac{n_1^2}{n s_1 n s_2}\right) \left(n_1^2 a^4 - n_0^2\right)}$$

$$\Delta = \frac{2\pi n_1 d_1}{\lambda}$$

(3)

[0018]

を満足するように該第3の層の膜厚d3を決定する工程と、最上の第2の層の表面上に、前記第3の層の膜厚d3を決定する工程で決定された膜厚を有する第3の層を成膜する工程とを有する反射膜の製造方法が提供される。

### [0019]

この反射膜の、屈折率  $n s_1$  の媒質中における反射率 と、屈折率  $n s_2$  の媒質中における反射率とは等しい。このため、屈折率  $n s_1$  の媒質中で、この反射膜を適用した光学部材の光学特性を測定することにより、屈折率  $n s_2$  の媒質中における光学特性を予測することができる。

#### [0020]

本発明の他の観点によると、光共振器を画定する2つの反射端面を有する発振波長んのレーザ媒質と、前記レーザ媒質により画定される光共振器の少なくとも一つの端面上に、屈折率n<sub>1</sub>、厚さ【0021】

#### 【数48】

 $(\lambda/4+(\lambda/2)\times N_1)/n_1$  (N<sub>1</sub>は0または正の整数)

の第1の層と、屈折率n2、厚さ【0022】 【数49】

 $(\lambda/4+(\lambda/2)\times N_2)/n_2$  (N2は0または正の整数)

の第2の層とが交互にk組(kは正の整数) 積層された積層構造と、前記積層構造の最上の第2の層の表面上に形成された屈折率n1の第3の層と、前記第3の層の表面を覆い、屈折率nsの材料で形成された保護部材と 30を有し、前記第3の層の厚さd3を【0023】

#### 【数50】

 $d_3 = d + (\lambda / 2 n_1) \times N_3 (N_3 は 0 または正の整数)$ 

としたとき、【0024】 【数51】

$$\cos^2 \Delta = \frac{\frac{n_1^2}{ns} n_1^2 a^4 - n_0^2}{\left(1 + \frac{n_1^2}{ns}\right) \left(n_1^2 a^4 - n_0^2\right)}$$

$$\Delta = \frac{2\pi n_1 d}{\lambda}$$

$$a = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^k$$
 (kは0または正の整数)

(4)

[0025]

を満足するレーザ装置が提供される。

#### [0026]

この反射膜の、屈折率 $n s_1$ の媒質中における反射率 と、屈折率 $n s_2$ の媒質中における反射率とは等しい。このため、屈折率 $n s_1$ の媒質中でレーザダイオードの 特性を測定することにより、屈折率 $n s_2$ の媒質中における特性を予測することができる。

#### 0 [0027]

本発明の他の観点によると、反射面が画定された屈折率 $n_0$ の光学媒質と、前記光学媒質の反射面上に、屈折率 $n_1$ の第1の層と、屈折率 $n_2$ の第2の層とが交互にk組(kは正の整数)積層された積層構造であって、該第1及び第2の層の、ある波長 $\lambda$ の光に対する光学膜厚が、共に、 $\{0$ 028 $\}$ 

#### 【数52】

ル/4+(ル/2)×N (Nは0または正の整数) である前記積層構造と、前記積層構造の最上層の第2 PRのままして形式された原形変元。の第2の展生、前

20 の層の表面上に形成された屈折率n1の第3の層と、前 記第3の層の表面を覆い、屈折率nsの材料で形成され た保護部材とを有し、前記第3の層の厚さd3を【00 29】

#### 【数53】

 $d_3 = d + (\lambda / 2 n_1) \times N$  (Nは0または正の整数) としたとき、【0030】

【数54】

$$\cos^2 \Delta = \frac{\frac{{n_1}^2}{ns} n_1^2 a^4 - n_0^2}{\left(1 + \frac{{n_1}^2}{ns}\right) \left(n_1^2 a^4 - n_0^2\right)}$$

$$\Delta = \frac{2\pi n_1 d}{\lambda}$$

$$a = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^k$$
 (kは0または正の整数)

[0031]

を満足する光学装置が提供される。

#### [0032]

第1~第3の層により構成された反射膜の、大気中における反射率が、保護部材で覆われた状態における反射率とほぼ等しい。このため、保護部材で覆う前に大気中で光学特性を測定することにより、保護部材で覆われた後の光学特性を予測することができる。

[0033]

(5)

本発明の他の観点によると、反射面が画定された屈折 率noの光学媒質と、前記光学媒質の反射面上に、屈折 率n1の第1の層と、屈折率n2の第2の層とが交互にk 組(kは正の整数)積層された積層構造であって、該第 1及び第2の層の、ある波長 λの光に対する光学膜厚が、 共に、【0034】

#### 【数55】

 $\lambda/4+(\lambda/2)\times N$  (Nは0または正の整数) である前記積層構造と、前記積層構造の最上層の第2 の層の表面上に形成された屈折率 $n_1$ の第3の層であっ 10 が15以上30以下であるレーザ装置が提供される。て、該第3の層の厚さd3を、【0035】

#### 【数56】

 $d_3 = d + (\lambda / 2 n_1) \times N$  (Nは0または正の整数) としたとき、【0036】

【数57】

$$\arccos \left(\sqrt{\frac{n_1^2 n_1^2 a^4 - n_0^2}{16 n_1^2 a^4 - n_0^2}}\right) \times \frac{\lambda}{2m_1} \le d \le \arccos \left(\sqrt{\frac{n_1^2 n_1^2 a^4 - n_0^2}{(1 + n_1^2)(n_1^2 a^4 - n_0^2)}}\right) \times \frac{\lambda}{2m_1}$$
【0037】
または、【0038】

$$\arccos\left(-\sqrt{\frac{n_1^2 n_2^3 a^4 - n_0^2}{\left(1 + n_1^3\right) \left(n_1^2 a^4 - n_0^2\right)}}\right) \times \frac{\lambda}{2\pi n_1} \le d \le \arccos\left(-\sqrt{\frac{\frac{n_1^2}{16} n_1^2 a^4 - n_0^2}{\left(1 + \frac{n_1^2}{16}\right) \left(n_1^2 a^4 - n_0^2\right)}}\right) \times \frac{\lambda}{2\pi n_1}$$

$$a = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^4$$

#### [0039]

を満足する光学装置が適用される。

## [0040]

第1~第3の層によって多層反射膜が構成される。第 3の層の膜厚を上記範囲内に設定すると、第3の層に接 する外部媒質がある第1の屈折率を有する場合の反射 率と、第2の屈折率を有する場合の反射率とが等しくな る。

#### [0041]

本発明の他の観点によると、光共振器を画定する2つ の反射面を有する発振波長  $\lambda$  [nm]、実効屈折率  $n_0$  の 40 レーザ媒質と、前記レーザ媒質の少なくとも1つの反射 面上に形成された酸化シリコンからなる厚さ d1 [nm] の第1の層と、前記第1の層の表面上に形成された屈折 率nsiのシリコンからなる厚さd2[nm]の第2の層と、 前記第2の層の表面上に形成された酸化シリコンから なる厚さd3[nm]の第3の層とを有し、実効屈折率n oが3. 18以上3. 28以下であり、膜厚d1が、【O 042

#### 【数59】

 $(0. 11-9. 2\times10^{-3}R+2. 2\times10^{-4}R^{2})$ 

(6)

 $\lambda/1$ .  $45\pm15$ の範囲内であり、膜厚d2が、【00 43]

#### 【数60】

 $(-8. 7 \times 10^{-3} + 3. 5 \times 10^{-3} R - 1. 2 \times 10^{-3} R)$ <sup>-5</sup>R<sup>2</sup>) × (-3. 6+17/n<sub>Si</sub>) λ±15の範囲内で あり、膜厚d3が、【0044】

#### 【数61】

 $(0. 23-4. 9\times10^{-3}R+7. 7\times10^{-5}R^{2})$ λ/1. 45±15の範囲内であり、上式中のR [%]

#### [0045]

本発明の他の観点によると、反射面を有し、屈折率n oが3.18以上3.28以下である光学媒質を準備す る工程と、反射すべき光の波長 A 及び反射率R [%] を 決定する工程と、前記光学媒質の反射面上に、酸化シリ コンからなる厚さ d1 [nm] の第1の層であって、該厚 さd1が、【0046】

#### 【数62】

 $(0. 11-9. 2\times10^{-3}R+2. 2\times10^{-4}R^{2})$  $\lambda/1$ .  $45\pm15$ の範囲内である第1の層を形成する 工程と、前記第1の層の表面上に、屈折率nsi のシリコ ンからなる厚さ d2 [nm] の第2の層であって、該厚さ d2が、【0047】

#### 【数63】

 $(-8. 7 \times 10^{-3} + 3. 5 \times 10^{-3}R - 1. 2 \times 10$ <sup>-5</sup>R<sup>2</sup>)×(−3.6+17/n<sub>Si</sub>)λ±15の範囲内で ある第2の層を形成する工程と、前記第2の層の表面上 に、酸化シリコンからなる厚さ d3 [nm] の第3の層で あって、該厚さd3が、【0048】

## 30 【数64】

 $(0. 23-4. 9\times10^{-3}R+7. 7\times10^{-5}R^{2})$ λ/1.45±15の範囲内である第3の層を形成する 工程とを有する反射膜の製造方法が提供される。

#### [0049]

第1~第3の層の膜厚を上述の式を満足するように 選ぶと、空気中に配置されている場合の反射率と、樹脂 封止した後の反射率との差を小さくすることができる。 [0050]

#### 【発明の実施の形態】

図1は、本発明の第1の実施例による反射膜の断面図 を示す。屈折率noの光学媒質1の反射面上に、積層構 造を有する反射膜5が形成されている。反射膜5は、屈 折率 $n_1$ の第1の層2と屈折率 $n_2$ の第2の層3とが交互 にk組積層され、最上の第2の層3の表面上に、屈折率 n1の第3の層4が形成された積層構造を有する。ここ で、kは、正の整数である。

### [0051]

反射すべき光の波長を2としたとき、第1の層2の膜 厚d1は、【0052】

#### 50 【数65】

(7)

 $d_1 = (\lambda/4 + (\lambda/2) \times N_1) / n_1 (N_1 d_0 t_0 t_0)$ たは正の整数)

である。第2の層3の膜厚d2は、【0053】

#### 【数66】

 $d_2 = (\lambda/4 + (\lambda/2) \times N_2) / n_2 (N_2 d_0 t_0 t_0)$ たは正の整数)

である。

#### [0054]

外部の媒質(第3の層4に接している媒質)の屈折率 くなるように反射膜5を設計する方法について説明す る。第3の層4の膜厚d3は、【0055】

#### 【数67】

 $d_3 = d + (\lambda/2 n_1) \times N_3 (N_3 は 0 または正の整$ 

及び、【0056】

【数68】

$$\cos^2 \Delta = \frac{\frac{n_1^2}{ns_1 ns_2} n_1^2 a^4 - n_0^2}{\left(1 + \frac{n_1^2}{ns_1 ns_2}\right) \left(n_1^2 a^4 - n_0^2\right)}$$

$$\Delta = \frac{2\pi n_1 d_1}{\lambda}$$

$$a = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^k$$
 (kは0または正の整数)

を満足するように選択されている。

#### [0058]

波長 λ の光に対する反射膜 5 の反射率 R [%] は、【 O 059]

【数69】

$$R^{2} = 1 - \frac{4 \times \frac{n_{0}}{ms}}{\left[\left\{1 - \left(\frac{n_{1}}{ns}\right)^{2}\right\} a^{2} - \left\{\left(\frac{n_{0}}{n_{1}}\right)^{2} - \left(\frac{n_{0}}{ns}\right)^{2}\right\} b^{2}\right] \cos^{2} \Delta + \left\{\left(\frac{n_{1}}{ns}\right) a + \left(\frac{n_{0}}{n_{1}}\right) b\right\}^{2}} 14$$

$$\Delta = \frac{2\pi n_1 d_1}{\lambda}$$

$$a = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)$$

$$b = \left(\frac{n_2}{n}\right)^k$$

(8)

#### [0060]

と表される。ここで、nsは、第3の層4に接触して いる外部媒質の屈折率である。

#### [0061]

式(68)を満足するように第3の層4の膜厚を設定 しておくと、式(69)からわかるように、外部媒質の 屈折率がn s<sub>1</sub>の場合の反射率と、屈折率がn s<sub>2</sub>の場合 の反射率とが等しくなる。例えば、ns<sub>1</sub>=1とし、ns 2を、反射膜5の実際の使用時における外部媒質の屈折 がns1である場合とns2である場合との反射率が等し 10 率に等しくしておくと、大気中または不活性ガス中にお ける反射膜5の反射率が、実際の使用時における反射率 に等しくなる。

#### [0062]

このため、大気中で反射率の評価実験を行うことによ り、実際の使用時における反射率を高精度で予測するこ とができる。なお、第1の層2、第2の層3、及び第3 の層4を、これらの膜厚が上述の計算で得られた理想膜 厚と等しくなるように成膜することは困難である。現実 的には、各層の膜厚が、理想膜厚から±20%程度相違 20 している場合であっても、良好な効果が得られるであろ う。従って、本明細書において、薄膜の「膜厚」は、計 算式により与えられる理想膜厚から±20%増減した 膜厚を含むものとする。

#### [0063]

図2は、上記第1の実施例による反射膜を用いた第2 の実施例による半導体レーザ装置の断面図を示す。上部 が開口した外枠10内にプラットホーム13が配置さ れている。プラットホーム13は、例えばシリコン基板 により構成される。プラットホーム13の表面上に、レ 30 ーザダイオード8及びフォトダイオード14が搭載さ れている。レーザダイオード8は、例えばInGaAs P/In P系の発振波長1. 3 μ mのファブリペロー型 レーザ装置である。この光共振器の等価屈折率noは3. 23である。

### [0064]

レーザダイオード8の光共振器の両端面には、上記第 1の実施例による反射膜5A及び5Bが成膜されてい る。図1における第1の層2及び第3の層4はSiO2 で形成され、その屈折率 n1は1.45であり、第2の 〒10 層3はSiで形成され、その屈折率n2は3.8である。 SiO2 膜及びSi膜は、例えばイオンアシスト蒸着、 プラズマ励起型化学気相成長、熱化学気相成長、または スパッタリング等により形成することができる。

## [0065]

反射膜 5 B を透過して後方に放射されたレーザ光は、 フォトダイオード14に入射する。フォトダイオード1 4の出力信号を測定することにより、レーザダイオード 8の発振状況を監視することができる。

#### [0066]

反射膜 5 A を透過して前方に放射されたレーザ光の

(9)

一部は、光ファイバ12に入射する。光ファイバ12は、 プラットフォーム13の表面上に載置され、押え板15 により、その位置が固定されている。光ファイバ12は、 外枠10の側面を貫通して、外枠10の外まで導出され ている。光ファイバ12の、外枠10を貫通する部分は、 ホルダ11で保護されている。

#### [0067]

フォトダイオード14、レーザダイオード8、及び光 ファイバ12の端部を、封止樹脂16が覆う。 封止樹脂 ーン樹脂の屈折率は、1.38である。外枠10の開口 部は、蓋17で塞がれている。外枠10の底に、複数の 信号入出力用端子18が取り付けられている。

#### [0068]

式(44)及び式(45)から、図1における第1の 層2の膜厚d1は224nm、第2の層2の膜厚d2は8 6 n m となる。 なお、ここでは、 $N_1=N_2=0$  とした。 式 (68) のn s1=1、n s2=1.38とすると、c o s $^2\Delta$ =0.395になる。これから、第3の層4の膜 厚  $d_3$  は、一例として、127nmと求められる。この 20 とき、式 (69) から、反射率R [%] は、76.7% となる。

#### [0069]

図3は、上記第2の実施例によるレーザダイオードの、 樹脂封止前後のしきい値の変化を、動作温度の関数とし て示す。横軸は、動作温度を単位℃で表し、縦軸はシリ コーン樹脂で封止する前後のしきい値の変動幅を単 位%で表す。グラフ中の実線 a は、上記第2の実施例に よるレーザダイオードのしきい値変動幅を示し、実線b は、図1に示す第3の層4を設けない反射膜を用いたレ ーザダイオードのしきい値変動幅を示す。

#### [0070]

第1の実施例による反射膜を用いた場合には、しきい 値変動幅が5%以下である。これに対し、第3の層を設 けない場合には、しきい値変動幅が20~45%程度に なる。このように、第1の実施例の反射膜を用いること により、樹脂封止前後のしきい値変動幅を少なくするこ とができる。特に、動作温度が高い場合に、その効果が 高いことがわかる。

#### [0071]

これは、第1の実施例による反射膜の大気中における 反射率と、樹脂封止後における反射率とがほぼ等しいた めである。図1に示す第3の層4を用いない場合には、 大気中における反射率と樹脂封止後における反射率と が異なるため、樹脂封止前後でしきい値が大きく変動す る。第1の実施例による反射膜を用いると、大気中でレ ーザダイオードのしきい値を評価し、樹脂封止後のしき い値を高精度に予測することができる。

#### [0072]

上記第2の実施例では、図1の第1及び第2の層2及 50

(10)

び3として、SiO2とSiを用いたが、その他の材料、 例えばAl、Si、Ti、Zn、Mg、またはLiの酸 化物、窒化物、または弗化物を用いてもよい。また、反 射膜をレーザダイオードの光共振器端面に形成する場 合には、端面に直接接する第1の層を絶縁材料で形成す ることが好ましい。

#### [0073]

上記第2の実施例では、ファブリペロー型レーザを例 にとって説明したが、第1の実施例による反射膜は、そ 16は、例えばシリコーン樹脂等で形成される。シリコ 10 の他のレーザダイオード、例えば分布帰還型レーザダイ オード、分布ブラッグ反射型レーザダイオードに適用す ることも可能である。

#### [0074]

通常の材料の屈折率は1以上であるため、式 (68) のn s 1及びn s 2は共に1以上である。また、一般的に レーザダイオードの発振波長域で使用され得る反射膜 材料の屈折率は4以下である。このため、一般的には、

#### [0075]

### 【数70】

 $1 \le (n s_1 \times n s_2) \le 16$ と考えられる。

#### [0076]

この条件と、式(68)から、【0077】 【数71】

$$\arccos\left\{\sqrt{\frac{\frac{n_{1}^{2}n_{1}^{2}a^{4}-n_{0}^{2}}{16\left(n_{1}^{2}a^{4}-n_{0}^{2}\right)}}}\right) \times \frac{\lambda}{2mn_{1}} \le d \le \arccos\left(\sqrt{\frac{n_{1}^{2}n_{1}^{2}a^{4}-n_{0}^{2}}{(1+n_{1}^{2})n_{1}^{2}a^{4}-n_{0}^{2}}}\right) \times \frac{\lambda}{2mn_{1}}$$

$$\begin{bmatrix} 0 \ 0 \ 7 \ 8 \end{bmatrix}$$

$$\nearrow \mathcal{W} \begin{bmatrix} 0 \ 0 \ 7 \ 9 \end{bmatrix}$$

【数72】

$$\arccos\left(-\sqrt{\frac{n_1^2 n_1^2 a^4 - n_0^2}{\left(1 + n_1^2\right) n_1^2 a^4 - n_0^2}}\right) \times \frac{\lambda}{2\pi n_1} \le d \le \arccos\left(-\sqrt{\frac{\frac{n_1^2}{16} n_1^2 a^4 - n_0^2}{\left(1 + \frac{n_1^2}{16}\right) \left(n_1^2 a^4 - n_0^2\right)}}\right) \times \frac{\lambda}{2\pi n_1}$$

$$\alpha = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^k$$

#### [0080]

が得られる。すなわち、図1の第3の層4の膜厚をd 3 とした時、膜厚d3 は、式 (67)、(71)、及び (7 2) を満足するように制約を受ける。例えば、k=1、 n<sub>0</sub>=3.23、n<sub>1</sub>=1.45、n<sub>2</sub>=3.8の場合、【0 081]

#### 【数73】

49nm≦d≦138nm、または、311nm≦d ≦411nmが得られる。

## [0082]

上記第2の実施例では、レーザダイオードの反射端面 に適用する反射膜について説明したが、第1の実施例に よる反射膜は、レーザダイオード以外の屈折率 n s 1 の (11)

光学媒質の反射面上に形成してもよい。このとき、反射 膜を屈折率n s2 の光学媒質で覆う。反射膜がレーザダ イオードに適用されている場合には、そのレーザダイオ ードの発振波長が、この反射膜の反射すべき光の波長に 相当する。反射膜が、光学媒質の反射端面上に形成され ている場合には、その反射膜の反射すべき光の波長は、 下記の方法で特定することができる。

#### [0083]

図1に示す第1の層2及び第2の層3の光学膜厚は、 共に、【0084】

#### 【数74】

 $\lambda/4+(\lambda/2)\times N$  (Nは0または正の整数) である。ここで、光学膜厚とは、実際の膜厚に、その 膜の屈折率を乗じた膜厚を意味する。反射膜を構成する 第1の層2と第2の層3の膜厚を測定し、光学膜厚を求 める。この第1及び第2の層の光学膜厚に対し、式(7 4) のNを種々変化させて波長λを特定する。このとき、 第1の層に関するNと第2の層に関するNとは、等しく なくてもよい。

#### [0085]

反射すべき波長が特定されると、n s1=1を代入した 式(68)、及び式(67)から、図1に示す第3の層 4の好適な膜厚d3を求めることができる。このように 形成された反射膜においては、屈折率が1の雰囲気中、 例えば大気中における反射率と、屈折率n s2の媒質中 における反射率とが等しい。このため、大気中で反射率 を評価することにより、屈折率n s2 の媒質中における 反射率を高精度に予測することができる。

次に、本発明の第3の実施例による光学装置の構成に 30 【0093】 ついて説明する。上記第1の実施例の反射膜は、基本的 に、対象とする光の波長の1/4の厚さの膜の積層を含 んでいる。第3の実施例による反射膜は3層構造を有し、 各膜の厚さは波長の1/4にこだわることなく決定さ れる。

## [0087]

図4に、第3の実施例による光学装置の断面図を示す。 光学媒質20の表面上に、第1の層21、第2の層22、 及び第3の層23が積層されている。第1~第3の層2 1~23の3層により反射膜24が構成される。光学媒 40 質20は、等価屈折率3.23、発振波長1.31 μm のレーザダイオードであり、第1の層21及び第3の層 23は、屈折率1. 45のSiO2で形成され、第2の 層22は、屈折率3.8のシリコンで形成されている。 [0088]

第1~第3の層21~23の膜厚を種々変化させて、 上記3層構造の反射膜24を大気中に置いた場合の波 長1. 31 μ m及びその近傍の波長の光に対する反射率 と、屈折率1.38の樹脂で被覆した場合のそれとを計 算により求めた。

(12)

#### [0089]

図5は、大気中に配置した場合の反射率と樹脂封止し た場合の反射率とがほぼ等しくなり、かつ対象とする光 の波長が変動した場合の反射率の変動が比較的少ない という条件を満足する膜厚の組み合わせを、反射率R [%] の関数として示す。横軸は反射率Rを単位%で表 し、縦軸は膜厚を単位nmで表す。図中の実線a1、a 2、及びa3は、それぞれ第1、第2、及び第3の層2 1、22、及び23の膜厚を示す。

#### [0090] 10

一般的に、レーザダイオードの劈開面と空気との界面 の反射率は30%程度である。通常、レーザダイオード に適用される反射膜は、劈開面と空気との界面の反射率 以下とされる。このため、図5の反射率の上限を30% としている。また、反射率が15%以下となる領域では、 所望の解が得られなかった。すなわち、3層構造の反射 膜を用いる場合には、反射膜の設計値を15%以上とす ることが好ましい。このため、図5の反射率の下限を1 5%としている。

#### 20 [0091]

第1の層21の膜厚d1(曲線a1)を反射率R[%] の2次式で近似すると、【0092】

#### 【数75】

 $d_1 = (0. 11-9. 2\times10^{3}R+2. 2\times10^{4}$  $R^2$ )  $\lambda_0/n_1$ となる。ここで、 $\lambda_0$  は対象とする光の波 長、すなわち1. 31μmであり、n1は第1の層21 の屈折率、すなわち1.45である。なお、膜厚 d1は 波長λοにほぼ比例すると考えられるため、膜厚 d1を波 長んの一次式として表した。

同様に、第2の層22の膜厚d2(曲線a2)は、【O 094]

#### 【数76】

 $d_2 = (-8. 7 \times 10^{-3} + 3. 5 \times 10^{-3} R - 1. 2$  $\times 10^{-5}R^2$ ) × (-3. 6+17/n<sub>2</sub>)  $\lambda_0$  と近似され る。ここで、n2は第2の層22の屈折率、すなわち3. 8である。なお、(-3.6+17/n₂) の項は、屈折 率 n2 を 3. 6 から 3. 8 5 まで変化させて得られた図 5と同様のグラフから導き出された項である。

#### [0095]

実際に、プラズマ励起型化学気相成長、スパッタリン グ等により形成したシリコン膜の屈折率は、成膜条件の ばらつき等により、概ね3.6~3.85の範囲内で変 動する。従って、第2の層22の膜厚は、実際の成膜条 件に適合した屈折率n2を式(76)に代入して決定す ることが好ましい。

## [0096]

第3の層23の膜厚d3(曲線a3)は、【0097】 【数77】

 $d_3 = (0.23-4.9 \times 10^{-3}R + 7.7 \times 10^{-5}$ 

(13)

R<sup>2</sup>) λ<sub>0</sub>/n<sub>3</sub> と近似される。ここで、n<sub>3</sub> は第3の層2 3の屈折率、すなわち1.45である。

## [0098]

また、各膜厚d1~d3が、式(75)~(77)から 求まる値を中心として±15nmの範囲(図5の破線の 範囲)で増減した場合、計算結果によると、反射率は± 3%程度の範囲内で変動する。例えば、反射率が25% となるように膜厚を設定した場合、膜厚の15nm程度 の変動により反射率が22%と28%との間で変動す る。この程度の反射率の変動は、許容範囲内である。

#### [0099]

また、各膜厚d1~d3が、目標値から±15nm程度 増減した場合、レーザダイオードを空気中に配置した場 合の反射率と樹脂封止した場合の反射率との差は、高々 2%程度であるという計算結果が得られた。これに対し、 単層反射膜を用いた場合には、その差は10%にもなる。 すなわち、各膜厚d1~d3が±15nmの範囲で増減し ても、空気中における反射率と樹脂封止後の反射率との 差を小さくするという十分な効果が期待される。例えば、 反射率を26%としたい場合の好適な膜厚dı、d²、及 20 R²) λo/n3となる。 びd3は、それぞれ28.2nm以下、66.2~96. 2nm、及び121.2~151.2nmとなる。

#### [0100]

なお、第1の層21の膜厚を目標値から-15nmだ け薄くすると、膜厚 d 1 が O n mになってしまう場合が ある。ただし、実際には第1の層21を成膜するため、 現実には膜厚 $d_1$ が0nmになることはなく、0nmよ りも厚くなる。現実的には、少なくとも2nm以上の膜 厚になるであろう。

#### [0101]

上記第3の実施例では、図5からわかるように、第1 の層21の膜厚d1の取りうる範囲は40nm以下であ る。従来の多層反射膜では、各層の厚さが1/4波長を 基準に決定されるため、一般的なレーザダイオードに用 いられる反射膜の各層の膜厚は220nm以上である。 光学媒体に接する第1の層の膜厚を40 nm以下とし ていることは、第3の実施例の大きな特徴といえる。

#### [0102]

なお、第3の実施例では、光学媒質の実効屈折率を3. 23とした場合について考察したが、光学媒質の屈折率 40 が3.23±0.05の範囲内である場合に、好適な膜 厚は、上述の式 (75) ~ (77) で近似することがで きる。

#### [0103]

上記第3の実施例では、光学媒質に接する第1の層2 1をSiO2で形成し、その上の第2の層22をシリコ ンで形成し、その上の第3の層23をSiO2で形成し た。その他の材料についても、好ましい膜厚の組み合わ せを計算により求めた。以下、他の材料を用いた場合の (14)

せについて説明する。なお、第1~第3の変形例で使用 される光学媒質の屈折率は、第3の実施例の場合と同様 である。

#### [0104]

まず、第3の実施例の第1の変形例について説明する。 第1の変形例においては、図4の第1の層21及び第3 の層23を酸化アルミニウムで形成し、第2の層22を シリコンで形成する。なお、酸化アルミニウムで形成さ れた第1及び第3の層の屈折率n1及びn3を1.72と 10 した。

#### [0105]

第1の層21の好適な膜厚は、第2の層22の好適な 膜厚 d2、及び第3の層23の好適な膜厚 d3は、それぞ れ、【0106】

#### 【数78】

 $d_1 = (1. 7 \times 10^{.3} + 1. 1 \times 10^{.3}R + 3. 1 \times$  $10^{-5}R^2$ )  $\lambda_0/n_1d_2 = (2. 3 \times 10^{-2} + 3. 5 \times 1)$  $0.3R - 5.6 \times 10.5R^2$  ×  $(-1.4 + 8.9/n_2)$  $\lambda_0 d_3 = (0. 21-1. 9\times 10^{-3}R+2. 1\times 10^{-5}$ 

### [0107]

この場合の、各膜厚の許容範囲は、上述の式から求め られた目標膜厚 $d_1 \sim d_3$ の $\pm 15$ nmである。また、第 1の層の膜厚の上限は60nmである。例えば、反射率 を26%にするための好適な膜厚 d1、d2、及びd3は、 それぞれは、23.8~53.8nm、75.8~10 5.8nm、及び117.5~147.5nmとなる。 [0108]

次に、第3の実施例の第2の変形例について説明する。 30 第2の変形例においては、図4の第1の層21を酸化シ リコンで形成し、第2の層22をシリコンで形成し、第 3の層23を酸化アルミニウムで形成する。すなわち、  $n_1=1$ . 45,  $n_2=3$ . 6~3. 85,  $n_3=1$ . 72 である。

#### [0109]

第1の層21の好適な膜厚 d1、第2の層22の好適な 膜厚 d2、及び第3の層23の好適な膜厚 d3は、それぞ れ、【0110】

#### 【数79】

 $d_1 = (-3. 1 \times 10^{.5} + 3. 6 \times 10^{.3}R - 3. 5$  $\times 10^{-5}R^2$ )  $\lambda_0/n_1d_2 = (3. 5 \times 10^{-2} + 2. 5 \times$  $10^{.3}R - 3.6 \times 10^{.5}R^{2}) \times (-2.6 + 1.4)$  $n_2$ )  $\lambda_0 d_3 = (0. 21-1. 9 \times 10^{-3}R + 2. 1 \times$ 10<sup>-5</sup>R<sup>2</sup>) λ<sub>0</sub>/n<sub>3</sub>となる。

### [0111]

この場合の、各膜厚の許容範囲は、上述の式から求め られた目標膜厚 $d_1 \sim d_3$ の $\pm 15$ nmである。また、第 1の層の膜厚の上限は40 nmである。例えば、反射率 を26%にするための好適な膜厚d1、d2、及びd3は、 第1~第3の変形例による光学装置の膜厚の組み合わ 50 それぞれは、 $20.4 \sim 50.4$  nm、 $73.4 \sim 10$ 

(15)

3. 4nm、及び117. 5~147. 5nmとなる。 [0112]

次に、第3の実施例の第3の変形例について説明する。 第3の変形例においては、図4の第1の層21を酸化ア ルミニウムで形成し、第2の層22をシリコンで形成し、 第3の層23を酸化シリコンで形成する。すなわち、n  $_{1}=1.72$ ,  $n_{2}=3.6\sim3.85$ ,  $n_{3}=1.45$   $^{\circ}$ ある。

#### [0113]

第1の層21の好適な膜厚 d1、第2の層22の好適な 10 膜厚d2、及び第3の層23の好適な膜厚d3は、それぞ れ、【0114】

#### 【数80】

 $d_1 = (0. 12-1. 2\times10^{-2}R+3. 2\times10^{-4}$ R2)  $\lambda_0/n_1d_2 = (-2. 7 \times 10^{-2} + 3. 4 \times 10^{-3})$  $R+2. 4\times 10^{-5}R^2)\times (-3. 8+2. 8/n_2) \lambda$  $_{0}d_{3}=(0.23-4.9\times10^{-3}R+7.7\times10^{-5}R^{2})$ λo/n3となる。

#### [0115]

この場合の、各膜厚の許容範囲は、上述の式から求め 20 図である。 られた目標膜厚d1~d3の±15nmである。また、第 1の層の膜厚の上限は50nmである。例えば、反射率 を26%にするための好適な膜厚 d1、d2、及びd3 は、 それぞれは、0.9~30.9nm、69.6~99. 6 nm、及び121.2~151.2 nmとなる。

#### [0116]

上述のように、第1~第3の層の材料の組み合わせを 変えると、各層の好適な膜厚も変わる。種々の材料の組 み合わせについて、図5と同様のグラフを求めることに より、樹脂封止前の反射率と樹脂封止後の反射率との差 30 【符号の説明】 の小さな3層反射膜を得ることが可能になる。

#### [0117]

図6は、第3の実施例(第1~第3の変形例を含む) による反射膜を図2に示すレーザダイオードに適用し た場合の、樹脂封止前と樹脂封止後とのしきい値の変動 量を、樹脂封止前のしきい値に対する比率で示す。横軸 及び縦軸は、図3のそれらと同様である。

#### [0118]

図6中の折れ線群 c が、第3の実施例による3層反射 膜を用いた場合のしきい値の変動幅を示し、折れ線群 d 40 が、従来の単層反射膜を用いた場合のしきい値の変動幅 を示す。従来の場合には、樹脂封止することによりしき い値が20%以上上昇している。これに対し、第3の実 施例による3層反射膜を用いた場合には、しきい値変動

(16)

率が±5%以下である。このように、第3の実施例によ る3層反射膜を用いることにより、樹脂封止することに よって生ずるしきい値の変動を抑制することができる。 [0119]

以上実施例に沿って本発明を説明したが、本発明はこ れらに制限されるものではない。例えば、種々の変更、 改良、組み合わせ等が可能なことは当業者に自明である う。

#### [0120]

## 【発明の効果】

以上説明したように、本発明によると、反射膜の外部 媒質が取り替えられた場合でも、特定の波長の光に対す る反射率の変動幅を少なくすることができる。この反射 膜をレーザダイオードの光共振器の端面に適用すると、 大気中でしきい値を測定することにより、樹脂封止後の しきい値を高精度に予測することが可能になる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 第1の実施例による光学装置の断面図である。 【図2】 第2の実施例による半導体レーザ装置の断面

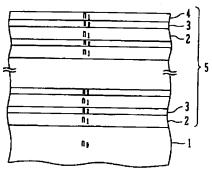
【図3】 第2の実施例及び比較例による半導体レーザ 装置の、樹脂封止前後のしきい値の変動幅の温度特性を 示すグラフである。

【図4】 第3の実施例による光学装置の断面図である。 【図5】 第3の実施例による光学装置の反射膜に用い られる多層膜の膜厚を示すグラフである。

【図6】 第3の実施例及び比較例による反射膜を適用 した半導体レーザ装置の、樹脂封止前後のしきい値の変 動幅の温度特性を示すグラフである。

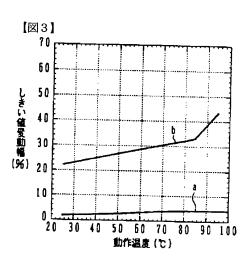
- 1、20 光学媒質
- 2、21 第1の層
- 3、22 第2の層
- 4、23 第3の層
- 5、24 反射膜
- 10 外枠
- 11 ホルダ
- 12 光ファイバ
- 13 プラットホーム
- 14 フォトダイオード
- 15 押え板
- 16 封止樹脂
- 17蓋
- 18 信号入出力用端子

【図1】 第1の実施例による光学装置

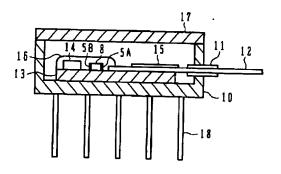


1:光学媒質 2:第1の層 3:第2の層

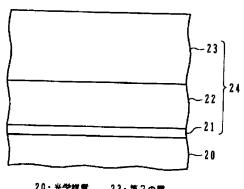
4:第3の層 5:反射膜



【図2】 第2の実施例による半導体レーザ装置

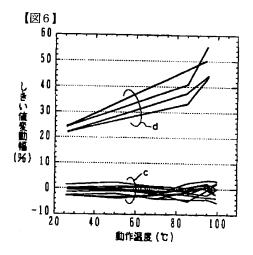


【図4】 第3の実施例による光学装置

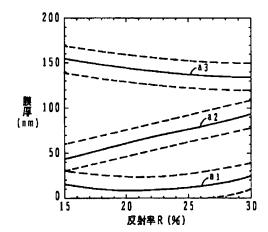


20:光学媒質 21:第1の層 22:第2の層

23:第3の層 24:反射膜



【図 5 】 第 3 の実施例による光学装置に 用いられる多層膜の膜厚



•

.